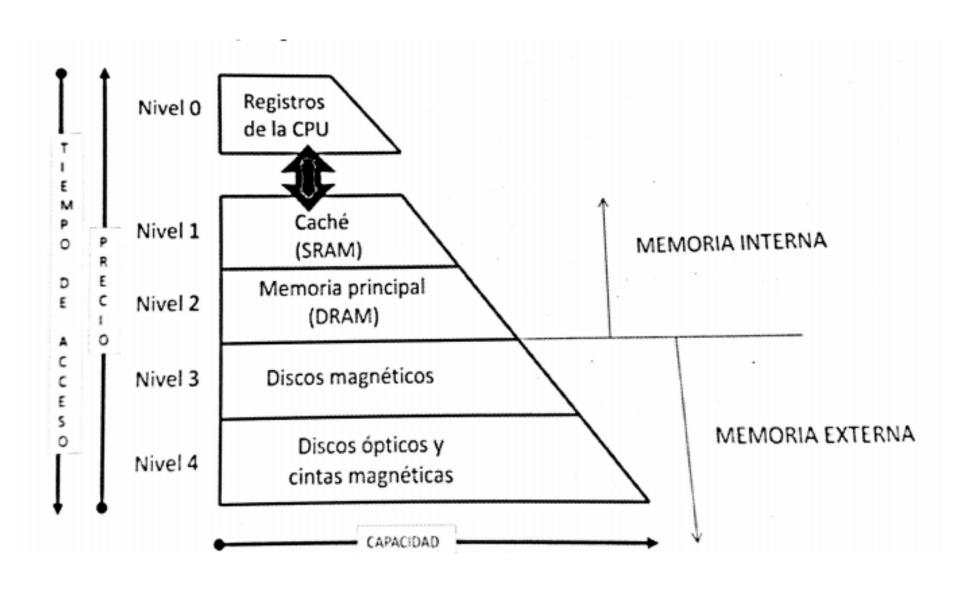
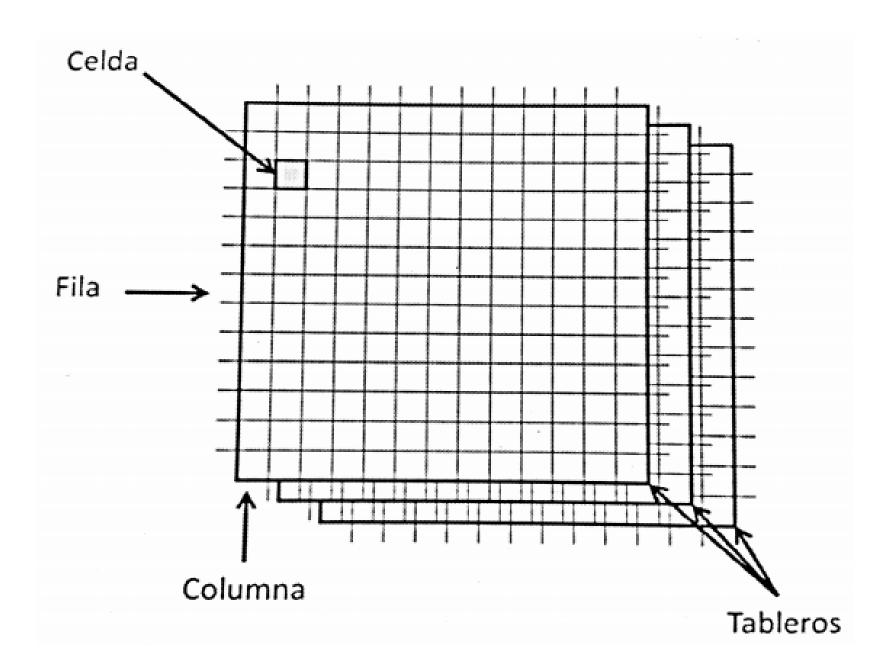
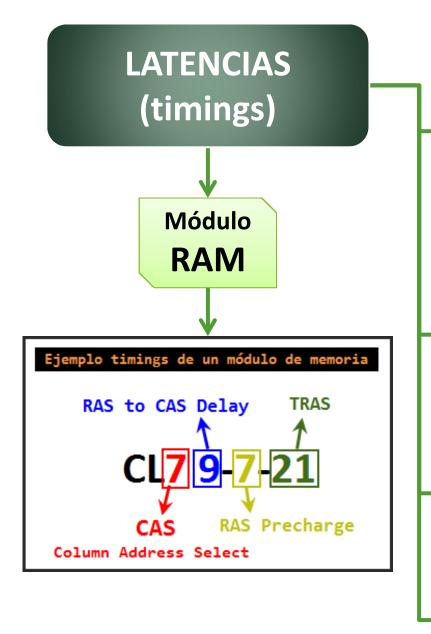
ELEMENTOS HARDWARE DEL ORDENADOR

MEMORIA







CAS (Column Address Select) (tCL)

Nº de ciclos que transcurren desde que la controladora de M. envía una petición para leer una posición de memoria y el momento en que los datos son enviados a los pines del módulo.

RAS to CAS Delay, (trcd)

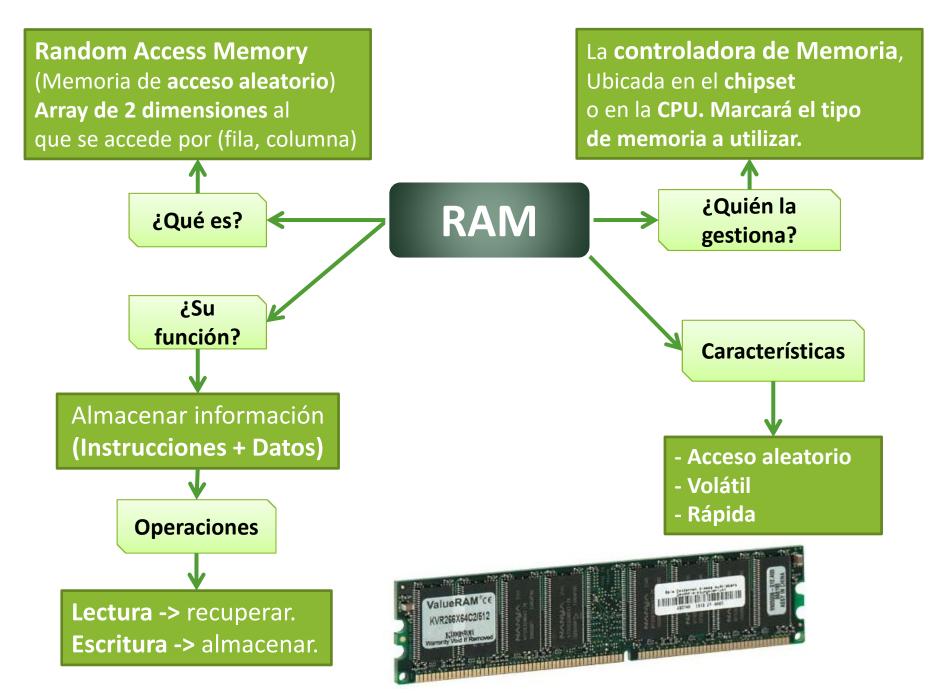
Nº de ciclos que transcurren entre el CAS y las señales de RAS en las operaciones de lectura, escritura o refresco. Activar las filas.

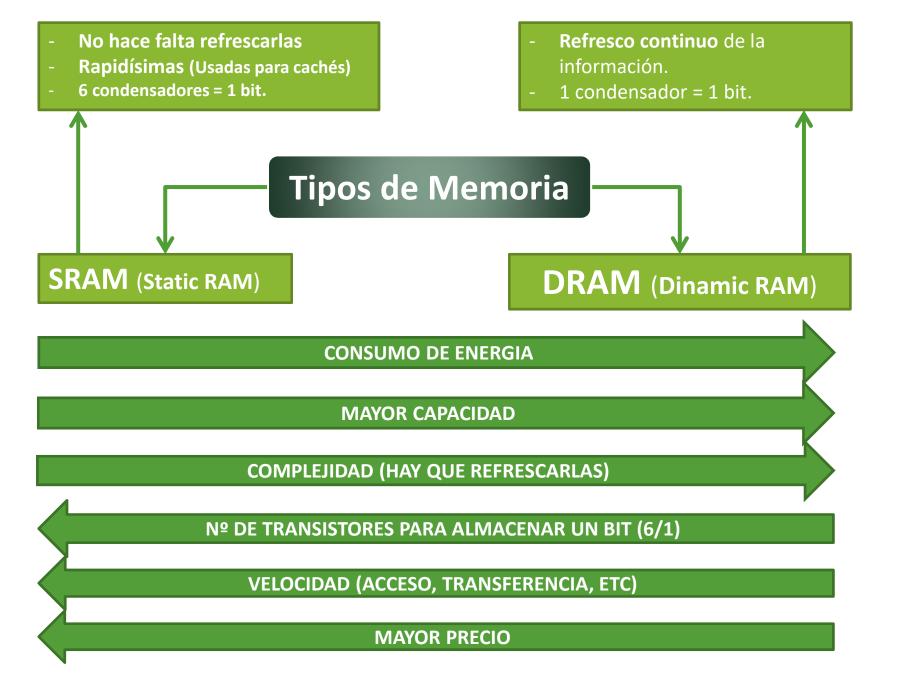
RAS precharge, (tRP)

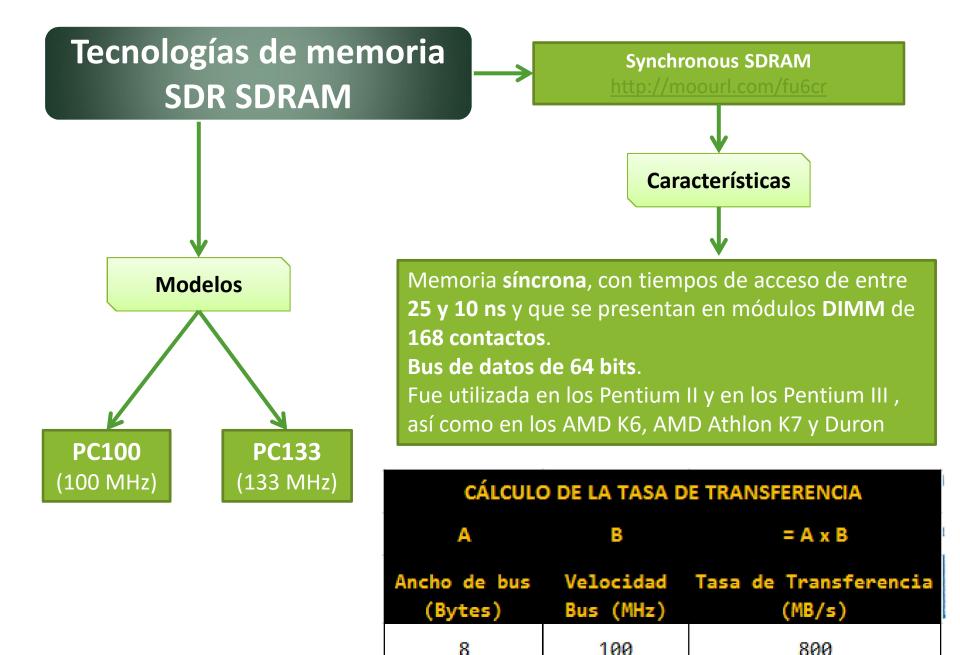
Nº de ciclos desde que termina el acceso a una fila y comienza el acceso a otra.

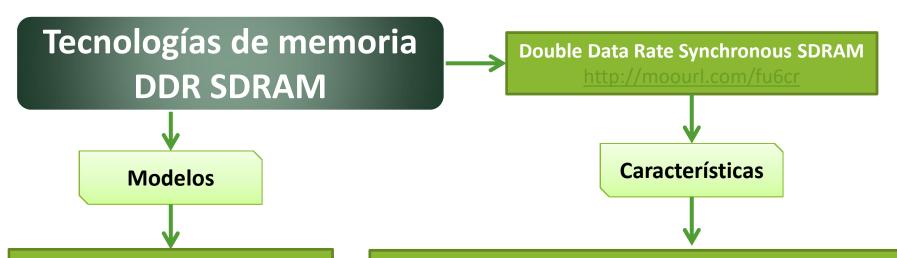
tRAS: Tiempo Mínimo de Activación RAS.

 $\overline{tRAS} = tCL + tRCD + tRP (+/-1)$









PC-2700 (**DDR**-333) 2700 MB/s y 333MHz

PC-3200 (DDR-400)

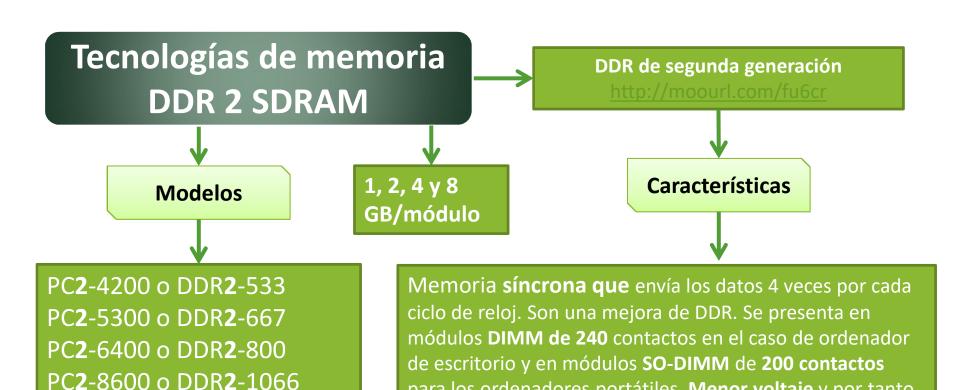
PC-4200 (DDR-533)

Memoria **síncrona que** envía los datos dos veces por cada ciclo de reloj. De este modo trabaja al doble de velocidad del bus del sistema, sin necesidad de aumentar la frecuencia de reloj. Se presenta en módulos **DIMM de 184** contactos en el caso de ordenador de escritorio y en módulos **SO-DIMM** de **200 contactos** para los ordenadores portátiles

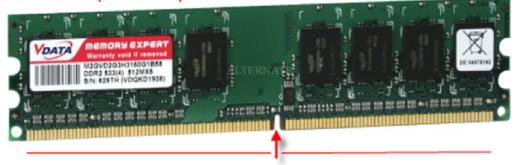
DIMM - DDR (184 contactos)







DIMM - DDR 2 (240 contactos)



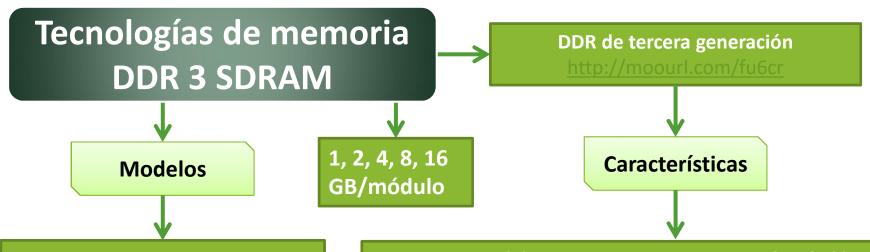
DDR 2 SO-DIMM (200 contactos)

menor consumo y menor disipación de calor.

para los ordenadores portátiles. Menor voltaje y por tanto



PC**2**-9000 o DDR**2**-1200



PC3-8500 o DDR3-1066

PC**3**-9600 o DDR**3**-1200

PC**3**-10600 o DDR**3**-1333

PC**3**-12800 o DDR**3**-1600

PC3-14900 o DDR3-1866

PC**3**-16000 o DDR**3**-2000

Es una mejora del tipo DDR2. Aumentan su velocidad hasta 2600 MHz a costa de aumentar los timings. Se presenta en módulos DIMM de 240 contactos en el caso de ordenador de escritorio y en módulos SO-DIMM de 204 contactos para los ordenadores portátiles. Se vuelve a bajar voltaje y por tanto a mejorar el consumo y la disipación de calor.

DIMM DDR 3 (240 contactos)





